

2018-2019学年第一学期班级课表

 班级：1614022  
 微电子学院

| 节次  | 星期一             | 星期二  | 星期三   | 星期四  | 星期五  | 星期六  |
|-----|-----------------|--|---|--|--|--|
| 上   | 1-2节            | 电装实习(TC1002M-09)<br>工训中心<br>黄广兰(高级工程师)<br>第12周(1-10节)                            | 电装实习(TC1002M-09)<br>工训中心<br>黄广兰(高级工程师)<br>第12周(1-10节)         | 电装实习(TC1002M-09)<br>工训中心<br>黄广兰(高级工程师)<br>第12周(1-10节)                              | 电装实习(TC1002M-09)<br>工训中心<br>黄广兰(高级工程师)<br>第12周(1-10节)                        | 电装实习(TC1002M-09)<br>工训中心<br>黄广兰(高级工程师)<br>第12周(1-10节)                              |
|     |                 |  |   | 半导体器件物理(II) (MI1014L-02)<br>B-609<br>王冲(副教授)\张玉明(教授)\张丽(讲师)<br>6-11,13-17周上 (1-2节) |  |  |
| 午   | 3-4节            | 半导体器件物理(I) (双语) (MI1013L-02)<br>B-606<br>游海龙(副教授)\费新章(教授)<br>1-11,13-15周上 (3-4节) | 射频电路基础 (MI1009L-05)<br>B-609<br>宁静(讲师)<br>1-11,13-15周上 (3-4节) | 半导体器件物理(I) (双语) (MI1013L-02)<br>B-606<br>游海龙(副教授)\费新章(教授)<br>1-11,13-15周上 (3-4节)   | 半导体表面与界面 (MI3013L-02)<br>B-605<br>吴振宇(副教授)<br>第1-11,13-18周 (3-4节)            | 半导体器件物理(II) (MI1014L-02)<br>B-609<br>王冲(副教授)\张玉明(教授)\张丽(讲师)<br>6-11,13-16周上 (3-4节) |
|     |                 |  |   |  | 硬件描述语言与可编程器件(MI2007L-02)<br>B-609<br>蔡觉平(教授)\李振荣(副教授)<br>第1-11,13-18周 (5-6节) | 专业教育(III) (MI4006L-3-02)<br>B-537<br>蔡觉平(教授)<br>第3-4周(5-6节)                        |
| 下   | 5-6节            |  |   |  |  |  |
|     |                 |  |   |  |  |  |
| 午   | 7-8节            | 射频电路基础 (MI1009L-05)<br>B-609<br>宁静(讲师)<br>1-11,13-15周上 (7-8节)                    | 形势与政策(V) (HA1008L-5M-05)<br>B-606<br>于磊(高级工程师)<br>第6-7周(7-8节) |  |  |  |
|     |                 |  |   |  |  |  |
| 晚上  | 9-10节           |  |   |  |  |  |
| 其它: | IB1009L-14-05   | 电子线路实验(II)   | 第1-18周  | 学院组织实施   | 孙占彪(高级工程师)   |  |
|     | 课程名称            | 学时   | 学分  | 课程属性   | 考核方式   | 说明   |
|     | 半导体器件物理(II)     | 40   | 2.5   | 必修   | 考试   |  |
|     | 半导体器件物理(I) (双语) | 48   | 3   | 必修   | 考试   |  |
|     | 电装实习            | 1周   | 0.5   | 必修   | 考查   | 合班   |
|     | 电子线路实验(II)      | 32   | 1   | 必修   | 考查   |  |
|     | 射频电路基础          | 48   | 3   | 必修   | 考试   |  |
|     | 形势与政策(V)        | 4  | 0.3   | 必修   | 考查   |  |
|     | 硬件描述语言与可编程器件    | 30+20  | 2.5   | 必修   | 考试   |  |
|     | 专业教育(III)       | 4  | 0.2   | 必修   | 考查   | 合班   |
|     | 半导体表面与界面        | 32   | 2   | 学院选修   | 考试   |  |